# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-231803

(43)Date of publication of application: 20.08.1992

(51)Int.CI.

G01B 7/28

G01B 7/34

(21)Application number: 03-138685

(71)Applicant:

PHILIPS GLOEILAMPENFAB:NV

(22)Date of filing:

15.05.1991

(72)Inventor:

KNAPP ALAN G

(30)Priority

Priority number: 90 9011163

Priority date: 18.05.1990

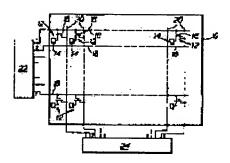
Priority country: GB

#### (54) FINGERPRINT DETECTING EQUIPMENT

# (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain electronic display of a capacitance determined by the interval from an array of protrusions and trench parts of a fingerprint, by detecting the capacitance between each detecting element in the array for obtaining fingerprint pattern data and each part of a finger surface stretching above the element.

CONSTITUTION: This fingerprint detecting equipment is provided with a column/ row array of detecting elements 12 having detecting electrodes 14 covered with insulating material 32. A finger 37 is put directly on the surface 34 of the insulating material, or put on the array of conducting pads positioned above the detecting electrode. The capacitance of each detecting element is detected by, e.g. applying an electric potential to the detecting electrode and measuring the charging characteristics with a detecting circuit 24. As to the detecting element, active address is preferable, and a switching element 16, e.g. a TFT, is contained in each element. A fingerprint system analyzes the output of the detecting equipment, and compares feature data with stored data, for discrimination or cirtification.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19) []本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-231803

(43) 公開日 平成 4年(1992) 8月20日

(51) Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G01B 7/28

C 9106-2F

7/34

102 A 9106-2F

# 審査請求 未請求 請求項の数14(全 8 頁)

(21)出願番号

特願平3-138685

(22)出顧日

平成3年(1991)5月15日

(31)優先権主張番号 9011163.4

(32)優先日

1990年5月18日

(33)優先権主張国

イギリス (GB)

# (71)出願人 590000248

エヌ・ベー・フイリツプス・フルーイラン

ペンフアプリケン

N. V. PHILIPS' GLOEIL

AMPENFABRIEKEN

オランダ国 アインドーフエン フルーネ

ヴアウツウエツハ 1

(72)発明者 アラン ジョージ ナップ

イギリス国 サセツクス クロウレイ パ

ウンド ヒル トリニティー クローズ

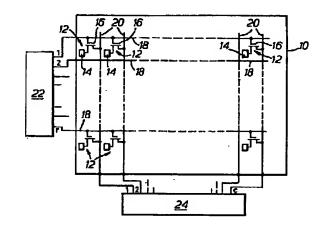
(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外5名)

# (54) 【発明の名称】 指紋検出装置

# (57)【要約】

【目的】 指紋パターン情報を得るためにアレー内の個 々の検出素子とこれら素子の上方を延在する指表面の各 部との間のキャパシタンスを検出して指紋の隆起部及び **滯部のアレーからの間隔により決まるキャパシタンスの** 変化の電子的表示を得ることにある。

指紋検出装置は絶縁材料(32)で被覆された検 出電極(14)を具える検出素子(12)の行/列アレーを具 え、絶縁材料の表面(34)上に指(37)を直接置くか、検出 電極の上方に位置する導電パッドのアレー上に置くよう にする。各検出素子のキャパシタンスは例えば検出電極 に電位を供給し、その充電特性を検出回路(24)で測定す ることより検出する。これら検出素子はアクティプアド レスするのが好ましく、各素子にスイッチング素子(1 6)、例えばTFTを含ませる。指紋認識システムではこ の検出装置の出力を分析し、特徴データを識別又は認証 のために記憶データと比較する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 駆動回路に接続された検出素子のアレイを具え、各検出素子は検出電極を具え、これら検出電極を誘電体材料で被覆して指紋を検出すべき指を置く検出表面を構成して成る指紋検出装置において、各検出素子にその検出電極に接続されたスイッチング素子を設け、各検出素子を前配駆動回路によりアクティブアドレスしそのスイッチング素子を動作させてその検出電極に所定の電圧を供給し得るようにし、且つ当該検出装置には更に指が前記検出表面上に置かれたとき指表面の各部とそれぞれの検出電極とにより形成されるキャパシタンスを検出する検出手段を設けたことを特徴とする指紋検出装置。

【請求項2】 前記駆動回路は前記所定電位を規則正しい時間間隔で各検出電極に供給するよう構成し、前記所定電位はこの電位の供給時に前記検出電極に存在する電位と異なる電位であることを特徴とする請求項1記載の指紋検出装置。

【請求項3】 前配検出手段は前配所定電位の供給時に 検出電極への充電電流を検出しこの電流に対応する信号 20 出力を発生するよう動作することを特徴とする請求項1 又は2記載の指紋検出装置。

【請求項4】 前記検出手段は電荷検出増幅器を具えることを特徴とする請求項3記載の指紋検出装置。

【請求項5】 前記検出手段は電流検出増幅器を具えることを特徴とする請求項3記載の指紋検出装置。

【請求項6】 各検出素子のスイッチング素子は、ソースがセンサ導体を経て前記駆動回路に、ドレインが関連する検出電極にそれぞれ接続され、且つ前記駆動回路によりアドレス導体を経てゲートに供給される選択又はゲ 30 ート信号により制御されるトランジスタで構成したことを特徴とする請求項1~5の何れかに記載の指紋検出装置。

【請求項7】 前記検出素子を行及び列のアレーに配置し、各行及び列の検出素子をそれぞれ1つの共通アドレス導体及び1つの共通センス導体に接続したことを特徴とする請求項6記載の指紋検出装置。

【請求項8】 前記検出素子のアレーを前記駆動回路により一時に一行づつ順次にアドレスするようにしたことを特徴とする請求項7記載の指紋検出装置。

【請求項9】 前記アレーの検出素子のトランジスタを 薄膜トランジスタで構成し、このトランジスタを前記ア ドレス及びセンス導体と一緒に絶縁基板上に設けたこと を特徴とする請求項6~8の何れかに記載の指紋検出装 質。

【請求項10】 前記検出素子を被模する前記誘電体材料は指紋を検出すべき指を置く露出表面を有することを特徴とする請求項1~9の何れかに記載の指紋検出装置。

【請求項11】 前記誘電体材料の検出電極とは反対側 50

に個別電極のアレーを設け、それぞれの個別電極はそれ ぞれの検出電極の上方にほぼ位置させたことを特徴とす る簡求項1~9の何れかに記載の指紋検出装置。

【請求項12】 前記誘電体材料は前記アレーの全検出電極上を共通の連続層として延在させたことを特徴とする請求項10又は11記載の指紋検出装置。

【請求項13】 前記誘電体材料は前記アレーの全検出電極上を延在し、検出電極と反対側に連続表面を有する層として設け、前記連続表面上に前記検出電極間の領域の上方を延在する追加の導体を設け、これら導体は当該装置の動作時に接地するようにしたことを特徴とする請求項1~9の何れかに記載の指紋検出装置。

【請求項14】 請求項1~13の何れかに記載の指紋 検出装置と、該装置のキャパシタンス検出手段からの出 力に応答して検出した指紋の特徴データを発生する手段 と、前配特徴データを1以上の指紋の内蔵特徴データと 比較する手段とを具えたことを特徴とする指紋認識シス テム。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は指紋認識シテスム、特に 斯るシステム用の指紋検出方法及び装置に関するもので ある。指紋認識はビルディング、コンピュータ等に対す るアクセス制御のような高度セキュリティーシステムか ら従来のロックや錠の代用の如き低度セキュリティーシ テスムまでの多くの用途のために提案されている。この ようなシステムの主な利点は使い易く便利であり、錠や 個人識別番号等が不要であり、且つ不正使用されにくい 点にある。このシステムにとって重要な部分は指紋検出 装置であり、この装置でピックアップした指紋の表示の 質が認証に必要とされる認識能力及び処理量に影響す る。

[0002]

【従来の技術】指紋検出装置の既知の例は光学式検出方 法によっている。簡単な光学式検出方法では指紋の写真 像を提示することにより不正使用が可能である。もっと 安全且つ一般的な方法はフラストレイテッドトータルレ フレクションを有するガラスプリズムを用いるものであ る。光をこのプリズムの一つの面から入射させ、第2面 で反射させ、第3面から射出させる。指を第2面上に置 くと、指がガラスと接触する点、即ち指紋の隆起部にお いて反射が起こらなくなる。指紋の滯部では光は反射し つづける。第3面からの光をイメージセンサでピックア ップする。これにより指先のガラスと接触する部分が 黒、残部が白を示すパイナリイメージを得ることができ る。しかし、このような光学式検出装置はいくつかの欠 点を有する。例えば、この装置は比較的大形になる。更 に接触面をきれいに保ち、ほこりや油の付着がないよう にする必要がある。更に、ある人は他の人より乾いた指 を持つため及び殆どの人の指は寒い天候のとき乾くため

問題が起こり得る。即ち乾いた指は実際上ガラスとの接 触点が湿った指よりも遥かに少なくなり、その結果とし て指紋の線が少数の点の列で現われるため多量の画像処 理が必要になる。

【0003】指紋センサの他の例が米国特許第4353 056号に提案されており、このセンサは容量式検出方 法を用いる。このセンサはキャパシタの2次元(行及び 列)アレイを有し、各キャパシタは検出部材内に支持さ れ絶縁膜で被覆された所定間隔の1対の電極を具える。 このセンサはこの上に置かれた指により生じた検出部材 10 の変形により指紋の隆起部及び滯部のパターンに応じて キャパシタ電極間の間隔及び従ってキャパシタのキャパ シタンスに局部的変化が生ずるようにしたものである。 一構成例では、各列のキャパシタを直列に接続すると共 に、これらキャパシタの列を並列に接続し、電圧をこれ ら列の両端間に供給する。他の構成例では電圧をアレイ 内の個々のキャパシタに供給する。両構成例における指 紋検出は局部的変形により生ずる直列接続キャパシタに おける電圧分布の変化を検出することにより、又は局部 的変形により生ずる個々のキャパシタンスの電圧値を測 20 定することにより達成される。これを達成するためには 検出回路から各キャパシタへの個々の電気接続が必要と される。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上述のセンサは光学的 検出技術を用いるタイプのセンサと関連する問題を避け ることができるが、このセンサは変形に基づくものであ って弾性材料の使用を必要とするため、耐久性及び信頼 性に問題がある。更に、アレイ内の個々のキャパシタへ の個別の接続を設ける必要があるため極めて多数の接続 30 ラインを必要とする。これは検出部材の製造及び検出回 路との相互接続において困難を生ずる。更に、実際には 多数の接続は漂遊容量のために動作困難も発生し得る。

【0005】本発明の目的は上述した問題が少なくとも ある程度解消された容量式検出方法を用いる検出装置を 提供することにある。

## [0006]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の特徴は、 駆動回路に接続された検出素子のアレイを具え、各検出 素子は検出電極を具え、これら検出電極を誘電体材料で 40 被覆して指紋を検出すべき指を置く検出表面を構成して 成る指紋検出装置において、各検出素子にその検出電極 に接続されたスイッチング素子を設け、各検出素子を前 記駆動回路によりアクティブアドレスしそのスイッチン グ素子を動作させてその検出電極に所定の電圧を供給し 得るようにし、且つ当該検出装置には更に指が前記検出 表面上に置かれたとき指表面の各部とそれぞれの検出電 極とにより形成されるキャパシタンスを検出する検出手 段を設けたことを特徴とする。

とにより可能になる検出素子のアクティプアドレッシン グはアレイの駆動を著しく簡単化し、後に明らかとなる ように必要とされるアドレス導体の数を著しく減少させ ることができる。

【0008】使用中、各検出電極とその L.方の指表面の 各部とは各別のキャパシタを形成し、それらのキャパシ タンスを検出する。検出表面が単に誘電体材料層の表面 により構成されているものとすると、この場合には指が 誘電体層の表面上に置かれると、指紋の隆起部がこの表 面と接触或いは少なくとも近接するが、指紋の溝部は誘 電体層の表面から遠く離れる。このとき各検出電極とこ れを覆う指表面部分とによりキャパシタが形成される。 即ち電極と指表面部分がキャパシタの対向極板を構成 し、指表面は接地電位にある。誘電体層の表面と接触す る指表面部分、即ち降起部ではキャパシタの両極板は誘 電体層の厚さだけ離間され、誘電体層の表面と接触しな い指表面部分、即ち滯部ではキャパシタの両極板は誘電 体層の厚さと指表面部分と誘電体層の表面との間の空隙 の厚さとの和だけ離間される。これがため、アレイの表 面に沿って、指表面各部の誘電体層表面からの距離の変 化及び従って指紋の3次元隆起線パターンを表わすキャ パシタンスの変化パターンが得られる。アレイの検出素 子の変形は不要である。これらキャパシタンスの変化を 測定することにより指紋パターンの電子的表示又はイメ ージを得ることができる。この表示は、上述した光学的 検出装置により与えられる単なる2次元表示と比較する と、指紋パターンの3次元形状を表わす。同時に、容量 式検出方法であるため検出表面上に通常の環境で存在す るほこりや油又は乾燥した指の影響を受けない。

【0009】 誘電体材料層の表面上に電極のアレーを設 け、各電極を各検出電極の上方にほぼ位置させることが できる。この構成では、追加の各電極がその関連する検 出電極とともに誘電体材料層で分離されたキャパシタ極 板を構成する。指紋の隆起部が追加の電極と接触してこ の電極を接地するか否かに応じて異なるキャパシタンス が得られる。従って、この装置は基本的には指紋の隆起 部と接触する部分では所定の標準のキャパシタンス値を 発生する。指紋の滯部では得られるキャパシタンス値は 検出電極とこの滯部との間隔により決まる。必要に応 じ、単に所定のキャパシタンスが存在する個所を検出す ることにより光学式検出装置により得られるものと類似 の指紋のパイナリイメージを容易に発生させることがで

【0010】駆動回路は所定の電位を所定の時間間隔で 検出電極に印加するよう構成するのが好ましい。検出電 極上の電荷は、所定の電位の順次の印加の間に例えば接 地抵抗により、或いは前記所定の電位の値を順次の印加 中に変化させるこにより除去又は減少させることができ る。各検出電極は指の存在中キャパシタの一部を形成す 【0007】各検出素子にスイッチング素子を設けるこ 50 るため、このキャパシタへと流れる充電電流の大きさは

センサ表面と指表面との間隔により決まるキャバシタンスの大きさに依存する。このキャバシタンスの大きさの支持を得るために、検出装置は慣例の如く、各電極への充電電流を検出しこの電流に応じた信号出力を発生する手段、例えば電荷検出増幅器を具え、この信号出力を後続の信号処理に使用し得るようにすることができる。しかし、キャバシタンス値の他の検出方法を用いることもできること勿論である。

【0011】各検出索子のスイッチング索子は、ソース がセンサ導体を経て前配駆動回路に、ドレインが関連す 10 る検出電極にそれぞれ接続され、且つ前記駆動回路によ りアドレス導体を経てゲートに供給される選択又はゲー ト信号により制御される電界効果トランジスタのような 3端子装置で構成することができる。 検出素子は行列ア レイに配列するのが好ましく、この場合には1行の検出 索子と関連するトランジスタのゲートが1つのアドレス 導体を共有し、1列のトランジスタのソースが1つのセ ンス導体を共有するようにする。この場合、検出素子を 慣例の如く一時に1行づつアドレスしてキャパシタンス 値の完全な「イメージ」を発生させることができる。こ 20 れらの点において、この検出装置はアドレッシング技術 に関しアクティブマトリクスアドレス表示装置と類似す る。更に、この検出装置はこのような表示装置に対し開 発された同一の種類のマトリクススイッチング技術を用 い、慣例の如く薄膜堆積プロセス及びフォトリソグラフ ィプロセスを用いて絶縁基板上に電極、アドレス導体及 び薄膜トランジスタを形成することにより製造すること ができる。或いは又は、この検出装置は半導体ウェファ 及び集積回路技術を用いて製造することもできる。

【0012】例えば窒化シリコン又はポリイミドのよう 30 な任意の絶縁材料を含む前記誘電体材料は検出電極のアレイ上に好ましくは均一な厚さの連続層として設けるのが好ましい。この誘電体材料層の検出電極とは反対側の表面上に、検出電極間の領域の上方を延在する例えばライン状又は格子状の導体を設け、これら導体を接地して指表面に対する電気接触を改善することができる。

【0013】本発明の第2の特徴は、上述した本発明の 検出装置と、この検出装置の検出手段からの出力に応答 して検出した指紋の特徴データを発生する手段と、この 特徴データを1つ以上の指紋についての内蔵特徴データ 40 と比較する手段とを具えた指紋認識システムを提供する ことにある。本発明の検出装置から、光学式検出装置の イメージセンサにより得られるビデオ出力に類似する出 力を得ることができる。従って、当業者に明らかなよう に、検出装置を除くこのシステムの構成素子は光学式検 出装置を用いる指紋認識システムに一般に用いられてい るタイプのものとし得る。実際の標準的技術によれば特 徴データは隆起線の方向及び特徴点即ち隆起線の端点及 び分岐点の相対位置に関する情報の形にすることができ る。給出装置から得られた情報を処理して特徴データを 50 発生させ比較する処理は既知の方法及び技術に従うものとすることができる。この点に関し、例えば欧州特許願(EP-A)0343580号、「Parallel Processing: State of the Art Report」1987年、パーガモンインフォテック社発行、のシー・ジェイ・エリオットの論文「Automatic Fingerprint Recognition」、又は「IEEE TENCON 87」、ソウル、1987年、pp71~75のフクエ等の論文「Fingerprint Verification System-Verification Algorithm」を参照することができる。本発明の検出装置は指紋の3次元輪郭の情報を提供し得るため、特徴点の空間位置に加えて位相的特徴を利用することにより識別又は認証の精度を向上させることができるが、精度があまり高くなくてもよい場合には2次元の隆起線パターンに関する情報のみを用いて必要な処理を簡単にすることができることの論である。

[0014]

【実施例】以下図面を参照して本発明による指紋検出装置、指紋認識システム及び方法の実施例を詳細に説明する。

【0015】図は略図であって正しいスケールで描いていない点に注意されたい。特に層や領域の厚さのような特定の寸法を他の寸法より大きく拡大してある。全図を通して同一又は類似の部分は同一の符号で示してある。

【0017】図2にも示すように、アレイの各検出素子は本例では電界効果トランジスタFET)の形態の3端子スイッチング装置16であるアクティブデバイスに接続された検出電極14を具える。検出素子のX-Yアレイは行(選択)及び列(センス)アドレス導体18及び20によりアドレスされ、個々の検出素子はこれら導体のそれぞれの交点に配置される。同一行内の全ての検出素子は共通行導体18に接続され、同一列内の全ての検出素子は共通列導体20に接続される。行導体18はそれらの一端で列駆動回路24に接続される。

【0018】図2に示すように、FET16のゲート及びソースをそれぞれ行導体18及び列導体20に接続し、FET16のドレイン電極を検出電極14に接続する。

出装置を用いる指紋認識システムに一般に用いられてい 【0019】パッド10の検出素子12及びアドレス導るタイプのものとし得る。実際の標準的技術によれば特 体18及び20は液晶表示装置のようなアクティブマト 後データは隆起線の方向及び特徴点即ち隆起線の端点及 リクスアドレス表示装置に用いられている技術に基づい び分岐点の相対位置に関する情報の形にすることができ て製造することができる。この技術は今日では大面積アる。検出装置から得られた情報を処理して特徴データを 50 クティブマトリクスアレイを製造する手段として確立し

ており、この検出装置を製造する方法についてここに詳 細に説明する必要はないものと思料する。簡単に説明す ると、この製造方法は代表的には絶縁基板上に複数の層 を堆積しフォトリソグラフィ処理によりバターン化する ものである。電極14及びアドレス導体18及び20は 金属で形成しFET6は適切な(例えばガラス又は石 英) 基板を用いてアモルファスシリコン又は多結晶シリ コン薄膜トランジスタ(TFT)として形成することが できる。

【0020】この検出装置の構造の一例を図3に略図で 10 示す。この図はパッド10の3つの検出電極14を含む 部分の断面図である。TFT構造(図の明瞭化のために 図示してない) は、ガラス又は石英基板30上にアモル ファス又は多結晶シリコン材料の層を堆積し、この層を パターン化して最終的にTFTのチャネルを形成する島 領域を残すことにより基板上に形成する。次いで、絶縁 材料、例えば窒化シリコンの層を堆積しパターン化して TFTのゲート絶縁層を形成する。規則正しい間隔で配 置された等しい大きさの矩形パッドから成る電極14及 びこれら電極間を延在するアドレス導体20は堆積金属 20 層をパターン化して得る。電極14及び導体20の延長 部をもってTFTのドレイン及びソース接点をそれぞれ 形成する。更に絶縁材料を導体20の少なくともアドレ ス導体18と交差する区域上に設ける。次に導体18 (図3では見えない)を堆積金属層から形成し、各導体 18は電極14の隣接する行間を延在させると共に、前 配個々の半導体島領域を覆いTFTのゲート電極として 作用する延長部を有するものとする。得られる構造は表 示装置のアクティブマトリクス構造に類似し、アドレス 導体18及び20及び検出電極14はそれぞれ表示装置 30 のゲート及び信号導体及び画素電極に類似する。しか し、この検出装置では画素電極に必要とされる I TOの ような透明導電材料ではなく金属を電極14に用いるた めに表示装置より製造が簡単になる。

【0021】検出装置の構造を完成させるために、絶縁 膜32 (例えば窒化シリコン又はポリイミド) を基板3 0上の全構造上に堆積して基板表面から離れて基板表面 にほぼ平行に延在する連続検出表面34を形成する。

【0022】検出電極の物理的寸法は指紋検出の所望の 分解能特性に従って選択する。一例では検出電極のビッ チを行及び列方向とも約100ミクロンにすることがで きる。絶縁膜32の厚さはこの膜に使用する特定の材料 を考慮して選択する。例えば、約4の比誘電率を有する 材料の場合には、約4ミクロンの腹厚を選択する。

【0023】この検出装置の動作においては検出すべき 指を検出表面34上に置く。このとき表面34との実質 的な又は密接な物理的接触は図3に示すように指表面の 指紋隆起部にて起る。図3には指表面37の一部分の1 つの隆起部36を描いてある。指表面の指紋隆起部に隣 接する滯部は表面34からかなり大きく離れる。これに 50 を示す。図5aは電流検出形検出回路の3つの隣接する

対し指表面の隆起部は電極14から薄い絶縁膜32の厚 さにより決まる最小距離だけ離れる。各検出電極14 と、指表面のそれぞれの対向部分とが図3に破線で示す ようにキャパシタ35の対向極板を構成し、指表面部分 により構成される極板は大地電位にある。 絶縁膜32の 介在材料と、もしあれば指表面と検出装置との間の空隙 とがキャパシタの誘電体を構成する。これらの個々のキ ャパシタのキャパシタンスは指表面と検出表面34との 間の間隔dの関数として変化し、表面34と接触する指 表面の隆起部で大きなキャパシタンスが発生し、表面3 4と接触しない指表面の溝部で小さなキャパシタンスが 発生する。

【0024】このキャパシタンスの変化を図4に示す。 図4はキャパシタ35の1平方ミリメートル当りのキャ パシタンスC (マイクロファラッド単位) と間隔 d (マイクロメートル単位) との関係を絶縁膜が比誘電率 4の材料から成り4ミクロンの厚さである場合について グラフで示したものである。従って、指紋の隆起線パタ ーンによりパッド10の検出素子12のアレイに沿って 発生するキャパシタンスの変化は実際上指表面の3次元 の電子"イメージ"を構成する。これらのキャパシタン スが検出装置内で検出され、その変化及び従って指紋の 3次元プロファイルを表わす出力が得られる。指紋の3 次元隆起線パターンは、アレイ内の個々の検出電極と指 表面部分との間のキャパシタンス変化をモニタすること により電子イメージの形に再生することができる。キャ パシタンスの変化は指の3次元形状により決まるため、 にせものの指による如何なる不正使用の試みも極めて困 難になる。

【0025】アレイ内の種々の検出素子12間のキャパ シタンス変化の検出は次のように実行する。各検出素子 を関連する行(選択)及び列(センス)導体18及び2 0によりアドレスする。行駆動回路22により行導体1 8に供給されるゲートパルスがこの行導体と関連する全 ての検出素子12のFET16をターンオンする。同時 に約10ポルトの所定の電位が列駆動回路24により全 ての列導体20に供給されるためFET16のターンオ ン時にこの行の全検出素子12と関連するキャパシタ3 5が列導体の電位に充電される。これらキャパシタの充 電電流が列導体20を流れ、回路24内の適切な増幅器 により検出される。各キャパシタ35内へ流れる電荷量 はこのキャパシタの大きさに依存する。従って各列導体 の充電電流を測定することにより各キャパシタの大きさ を決定することができる。この処理をアレイの各検出素 子行ごとに順次くり返すと、1フィールド期間内にアレ イ内の全行のアドレス後にキャパシタ特性の完全な"イ メージ"が得られる。

【0026】図5a及び5bはキャパシタの充電特性を 検出するのに使用し得る検出回路の2つの異なる実施例 る場合に対応し、Cは中間リセットサイクルを有する場 合に対応する。V 及びV は行導体18及び列導体2 0に供給される電圧であり、V は検出電極14に現わ れる電圧である。Ia及びIbは比較的低いキャパシタ

10

ンス及び高いキャパシタンスに対し列導体20を流れる 電流である。図6に示す電圧は単なる一例である点に注 意されたい。

【0031】本発明の検出装置は種々の変更が可能であ る。上述の実施例では検出表面34を絶縁膜32の露出 表面のみで与えている。図7a及び7bは検出装置の異 なる変形例を示す平面図であり、これらの変形例では金 属膜導体53を検出電極14の行間及び列間の上方を延 在する格子導体パターン状に(図7a)、或いは行間の 上方を延在する直線導体パターン状に(図7b) 絶縁膜 32の露出表面に直接堆積する。動作中これら導体パタ ーンを接地して指表面に対する電気接触を改善する。

【0032】図8は本発明検出装置の他の実施例の図3 と同様の概略断面図を示す。この実施例は絶縁膜32の 表面上に設けられた追加の電極アレイを具えている。こ のアレイは検出電極14とほぼ同一の大きさ及び形状の 電気的に絶縁された個別の導電パッド54から成る。こ れらのパッドは電極14と相まってキャパシタ35の対 向極板を構成する。パッド54を除きこの実施例は前述 の実施例と同一であり、検出素子のアクティブマトリク スの動作はほぼ同一である。使用時には指が表面34上 のパッド54のアレイ上に置かれる。このとき指紋の隆 起部がアレイの特定のパッド54と接触し、これらを接 地するため、これら検出素子のキャパシタ35のキャパ シタンスは対向電極14及び54と絶縁膜32の厚さに より決まる。前述の実施例と比較して、全ての隆起部接 触位置において互いに略々同一で一層明確なキャパシタ ンスが得られる。他の位置では指の表面部分がパッド5 4から離れるため、これら位置のキャパシタンス値は前 と同様この離間距離dに依存する。従って、アレイに沿 ったキャパシタンスの変化は指紋の表面凹凸を表わす。

【0033】上述した全ての検出装置に関し述べたよう に、FET16は表示装置の技術分野において知られて いる標準のプロセスを用いて製造されるアモルファスシ リコン又は多結晶シリコンTFTで構成することができ る。その代りにFET16のアレイは例えばシリコンウ エファ基板を用いる慣例の半導体集積回路の一部とする こともできる。しかし、絶縁基板上のTFTの方が検出 電極に対する漂遊容量が最低になるので好ましい。低漂 遊容量に加えてガラス/石英基板上のTFT技術は例え ば30m×40m程度の比較的大面積の装置を比較的低 コストで提供し得るという利点もある。

【0034】多結晶シリコンを用いる場合には、アドレ ス回路22及び24を慣例の方法により基板30の周辺 部にFET16と一緒に同時に形成してアクティブ検出 し、Bは列電圧を順次の読み出しサイクル間で反転させ 50 マトリクスと一体に集積し極めてコンパクトな検出装置

列導体に対応する部分の構成を示す。列導体20を抵抗 帰還を有する各別の電流増幅器に接続し、それらの出力 を各別のサンプルホールド回路41に供給する。これら 増幅器のパイアス状態によって列導体20に上述した所 定の電位レベルを設置する。サンプルホールド回路41 は共通ランン42に沿って供給されるサンプリングパル スにより、行導体18に供給されるゲートパルスと同期 して同時に動作させる。回路41のアナログ出力を、シ フトレジスタ45によりスイッチ46を順次動作させて 順次切り換え、各列導体の瞬時電流値を表わす振幅を有 するパルスの直列出力をライン47に沿って出力させ る。図5bは充電増幅器形検出回路の構成を示し、図示 の部分は2つの隣接する列導体に作用する。この回路で は、列導体20を容量性負帰還を有する電荷増幅器50 に接続し、それらのアナログ出力を、同様にシフトレジ スタ45によりスイッチ46を順次動作させて順次切り 換え、各列導体の充電電流を表わす振幅を有するパルス の直列出力を出力ライン47上に出力させる。電荷増幅 器はリセットライン51に供給されるリセットパルスに よりスイッチ52を動作させてこれら増幅器のシャント キャパシタを放電させることにより順次の検出素子行の アドレッシング間の期間中にリセットさせる。

【0027】指紋のキャパシタンスイメージの数回の読 み出し、又は種々の指紋の連続的読み出しを可能にする ためには、電極14上の電荷を検出素子が再びアドレス される前に除去又は低減させる必要がある。これは、各 検出素子内に検出電極14とそれぞれの行の全検出素子 に共通の接地導体又は次の隣接行導体18との間に抵抗 を設けることにより達成することができる。このような 構成を図2に破線で示してあり、このような抵抗と追加 の隣接行導体をそれぞれ15及び17で示してある。こ れら抵抗はTFTを製造するのに使用する適度にドープ した半導体材料で構成することができる。

【0028】しかし、他の手段を用いることもできる。 列導体に供給する所定の電圧を順次の読み出しサイクル において2つの異なるレベル間で切り換えることができ る。この場合にも増幅器のパイアス状態を用いてこれら レベルの一方を与えることができる。他方のレベルは導 体20とその関連増幅器40又は50との間に挿入した スイッチにより与えることができる。或いは又、アドレ 40 ッシングサイクル中に中間リセットサイクルを含めるこ ともできる。

【0029】これらの手段によれば、検出素子がアドレ スされる度にキャパシタの充電が発生するため、充電電 流を用いてそれらのキャパシタンスを測定することがで きる。

【0030】検出装置の動作中の代表的な信号波形を図 6に示してある。波形A、B及びCは異なる動作方法を 示し、Aは各検出素子に抵抗15を設けた場合に対応

.30

を提供することができる。

【0035】図9は上述した検出装置60を用いる指紋 認識システムをプロック図で示したものである。検出装置60からの信号出力はイメージセンサを用いる既知の 光学式指紋検出装置により発生されるビデオ出力に類似する。従って、検出装置を除くシステムの構成素子は当業者に明らかなように慣例の技術に従い、従ってこれら構成素子について詳しく説明する必要はないものと思われる。簡単に説明すると、装置60からの出力は検出した指紋の特徴点を検出するようプログラムされた分析回 10路61に供給される。回路61からのデータはコンピュータ62に供給される。このコンピュータはコンピュータ62に供給される。このコンピュータはコンピュータ62に供給される。このコンピュータはコンピュータ62に供給される。このコンピュータはこのシステムが識別用か照合用かに応じて標準のアルゴリズムにより前配データを記憶装置63に記憶されている複数の指紋又は単一の指紋と比較し、一致が得られるか否かに従って出力を発生する。

【0036】回路61は高精度の認識のために検出装置60により発生される3次元情報を利用するようプログラムすることができ、また適当な弁別手段により装置60からの特定の出力信号値を選択して既知の光学検出装20億から得られるパイナリイメージに類似のパイナリイメージの形態に2次元隆起線パターンを表わす特定の情報を利用するようにプログラムすることができる。本明細書を読めば他の種々の変更が当業者に明らかであり、これらの変更は指紋認識の技術分野において既知であってここに記載した特徴の代わりに、或いは加えて使用し得る他の特徴も含むことができ、本発明はこれらの変更も本発明の範囲に含むものである。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の指紋検出装置の一実施例の簡略構成図 30 である。

【図2】本発明指紋検出装置の代表的な検出素子の等価回路図である。

【図3】本発明装置の使用態様を示す部分的断面図である。

【図4】本発明装置の代表的検出電極に対するキャパシ

タンスと指表面との間の関係を示すグラフである。

【図5】図5a及び5bは木発明検出装置の検出回路の2つの実施例の一部を示す回路図である。

12

【図6】図6(A)~(C)は本発明検出装置の動作を示す代表的な波形図である。

【図7】図7a及び7bは本発明検出装置の2つの変形例の平面図である。

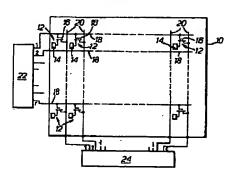
【図8】本発明検出装置の他の実施例の一部の概略断面 図である。

0 【図9】本発明検出装置を組み込んだ指紋認識システムの概略プロック図である。

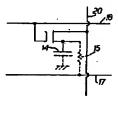
## 【符号の説明】

- 10 アクティブマトリクスアドレス検出パッド
- 12 検出素子
- 14 検出電板
- 16 スイッチング案子
- 18 行 (選択) アドレス導体
- 20 列(センス)アドレス導体
- 22 行駆動回路
- 20 24 検出回路
  - 30 基板
  - 32 絶縁膜
  - 34 検出表面
  - 36 指紋隆起部
  - 37 指表面
  - 40 電流増幅器
  - 41 サンプルホールド回路
  - 45 シフトレジスタ
  - 50 電荷増幅器
- 53 追加の接地導体
  - 54 追加の導電パッド
  - 60 指紋検出装置
  - 61 分析回路
  - 62 コンピュータ
  - 63 記憶装置

[図1]



【図2】



【図3】

